



**AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

**COD. ID: 5913**

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_  
Fisica

Responsabile scientifico: \_\_\_\_\_Paolo\_Milani\_\_\_\_\_

[Nome e cognome]

**CURRICULUM VITAE**

## INFORMAZIONI PERSONALI

<b>Cognome</b>	Radice
<b>Nome</b>	Stefano

## OCCUPAZIONE ATTUALE

<b>Incarico</b>	<b>Struttura</b>
Volontario frequentatore	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<b>Titolo</b>	<b>Corso di studi</b>	<b>Università</b>	<b>anno conseguimento titolo</b>
Laurea Magistrale o equivalente	Fisica	Università degli Studi di Milano	2023
Specializzazione			
Dottorato Di Ricerca			
Master			
Diploma Di Specializzazione Medica			
Diploma Di Specializzazione Europea			
Altro			



## LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

lingue	livello di conoscenza
Inglese	B2

## ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA

**descrizione dell'attività:** Attività di formazione presso il dipartimento di fisica durante il lavoro di tesi e successivamente come volontario frequentatore su misure elettriche su film nanostrutturati e tecniche di deposizione di film sottili.

## PUBBLICAZIONI

### Articoli su riviste

"Anomalous electrical conduction and negative temperature coefficient of resistance in nanostructured gold resistive switching films.", *Scientific Reports* 10.1, (2020)

## ALTRE INFORMAZIONI

Competenze nelle tecniche di deposizione fisica da vapore e nella supersonic cluster beam deposition

Linguaggi di programmazione: LabView, MatLab e python

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Il presente curriculum, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

**RICORDIAMO** che i curricula **SARANNO RESI PUBBLICI sul sito di Ateneo** e pertanto si prega di non inserire dati sensibili e personali. Il presente modello è già pre-costruito per soddisfare la necessità di pubblicazione senza dati sensibili.

Si prega pertanto di **NON FIRMARE** il presente modello.

Luogo e data:     Milano    ,     16/10/2023